

评价项目概况			
企业名称	金华市芯瓷科技有限公司		
项目名称	金华市芯瓷科技有限公司年产 600 万片半导体功率器件用 DPC 陶瓷基板技改项目（一期）安全预评价报告		
项目概况	金华市芯瓷科技有限公司是一家从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；光电子器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；科技推广和应用服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术进出口的公司		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察	
报告编制人	贾黎婷	报告编制人	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
项目组成员	黄寺贵	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	王英杰		
现场勘察时间	2023.11.18	报告提交时间	2024.1.3
现场图片：			



